附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **成都市集成电路行业协会换届会员登记表**  **（第二届）** | | | | | | | |
| **单位名称** |  | | | | **注册时间** | |  |
| **办公地址** |  | | | | **注册资金（万元）** | |  |
| **网址** |  | | | | **邮编** | |  |
| **统一社会信用代码** |  | | | | **所有制形式** | | 国企□ 外资□  合资□ 民企□  其他□ |
| **单位负责人** | 姓名： 职位： 电话：  手机： 邮箱： | | | | | | |
| **协会联系人** | 姓名： 职位： 电话：  手机： 邮箱： | | | | | | |
| **公司人数** |  | **人员构成** | | 海归人员： 博士人数： | | | |
| 硕士人数： 学士人数： | | | |
| **2023销售收入（万元）** |  | | | **2024预计销售收（万元）** | |  | |
| **会内职务** | 会长单位 □ 副会长单位 □ 理事单位 □ 监事单位 □ 会员单位 □ | | | | | | |
| **企业类型** | 晶圆制造 □ 封装测试 □ 设计 □ 设备材料 □ 其他 □ | | | | | | |
| **产品分类** | 通信 □ 计算 □ 模拟 □ 存储□ 感知 □ 功率 □ IP □ EDA □ 其他 □ | | | | | | |
| **主营产品** | CPU/MPU □ 射频芯片 □ 传感芯片 □ 电源管理 □ 基带芯片 □  无线连接芯片（WIFI、蓝牙、GPS） □ 数模转换（AD/DA/多工器) □ 功率器件 □ MCU □ DSP □ FPGA □ GPU □ 专用SoC □ 其他模拟（放大器、比较器等) □ 存储器（DRAM、NAND、NOR等）□ 显示驱动IC □ 其他 □ | | | | | | |
| **产品应用领域** | 汽车电子 □ 智能终端 □ 网络设备 □ 军工电子 □ 工业控制 □ 仪器仪表 □ 网络安全 □ 北斗导航 □ 其他 □ | | | | | | |
| **企业简介（300字以内）** |  | | | | | | |
| **拟通过协会平台功能开展相关工作的诉求** |  | | | | | | |
| 本单位申请加入成都市集成电路行业协会，担任(会长口 副会长口 理事口 监事□ 会员口)承认《成都市集成电路行业协会章程》，并在取得会员权利的同时，承诺履行会员义务，维护协会的名誉和权益。  负责人签字（公章）：  年 月 日 | | | 成都市集成电路行业协会审批意见:    公 章  年 月 日 | | | | |
| 注：[请将填好的会员登记表与](mailto:请将填好的登记表加盖公章与营业执照（副本）复印件扫描后一并发送至cica@cdcica.org.cn，纸质材料邮寄至协会秘书处。)**[两份](mailto:请将填好的登记表加盖公章与营业执照（副本）复印件扫描后一并发送至cica@cdcica.org.cn，纸质材料邮寄至协会秘书处。)**[营业执照（副本）复印件加盖公司鲜章，邮寄至协会秘书处。](mailto:请将填好的登记表加盖公章与营业执照（副本）复印件扫描后一并发送至cica@cdcica.org.cn，纸质材料邮寄至协会秘书处。) | | | | | | | |